

06; 11; 12

© 1991

## ВЛИЯНИЕ МИКРОРЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТИ НА ЭФФЕКТ РАДИАЦИОННО-СТИМУЛИРОВАННОГО УПОРЯДОЧЕНИЯ

О.Ю. Б о р к о в с к а я, Н.Л. Д м и т р у к,  
О.Н. М и щ у к

Создание микрорельефа или текстурирование поверхности полупроводников методом химического анизотропного травления используется для повышения чувствительности датчиков различных физических величин, фотоприемников и повышения КПД солнечных элементов, применяемых, в частности, для космических целей. Широкое использование структур с неплоской границей раздела обусловлено большим разнообразием электрофизических и оптических явлений по сравнению со структурами с плоской поверхностью. Так, например, увеличение поглощения на микрорельефе приводит к увеличению фотоэлектрических токов и инициации процессов, связанных с возбуждением поверхностных электронных состояний (ПЭС), что проявляется в возникновении аномального фотоэмиссионного тока [1]. Текстурирование поверхности изменяет не только ее оптические свойства, определяющие скорость генерации неравновесных носителей тока, но и рекомбинационные характеристики – приграничное время жизни неосновных носителей и скорость поверхностной рекомбинации [2]. С другой стороны, облучение поверхностно-барьерных структур в диапазоне малых доз проникающей радиации может существенно увеличивать время жизни неосновных носителей  $\tau$ , уменьшать скорость поверхностной рекомбинации и улучшать электрические параметры диодных структур – увеличивать высоту барьера  $\varphi_b$ , уменьшать параметр неидеальности вольт-амперных характеристик (ВАХ)  $n$  [3]. Поскольку такой радиационно-стимулированный эффект (РСЭ), вероятно, обусловлен процессами геттерирования дефектов или примесей границами раздела фаз, то увеличение площади поверхности при создании микрорельефа, по-видимому, должно приводить к возрастанию величины эффекта. Настоящая работа посвящена выяснению влияния микрорельефа поверхности на процесс радиационно стимулированного упорядочения (геттерирования) в поверхностно-барьерных структурах.

Объектом исследования служили барьеры Шоттки с плоской и микрорельефной поверхностью, изготовленные в одном процессе вакуумного напыления золота на подогретую до  $+120$  С поверхность эпитаксиальных структур  $n-n-GaAs$  ( $n = 2 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$ ). Микрорельеф дендритной морфологии создавался травлением  $GaAs$  в  $HNO_3$ .

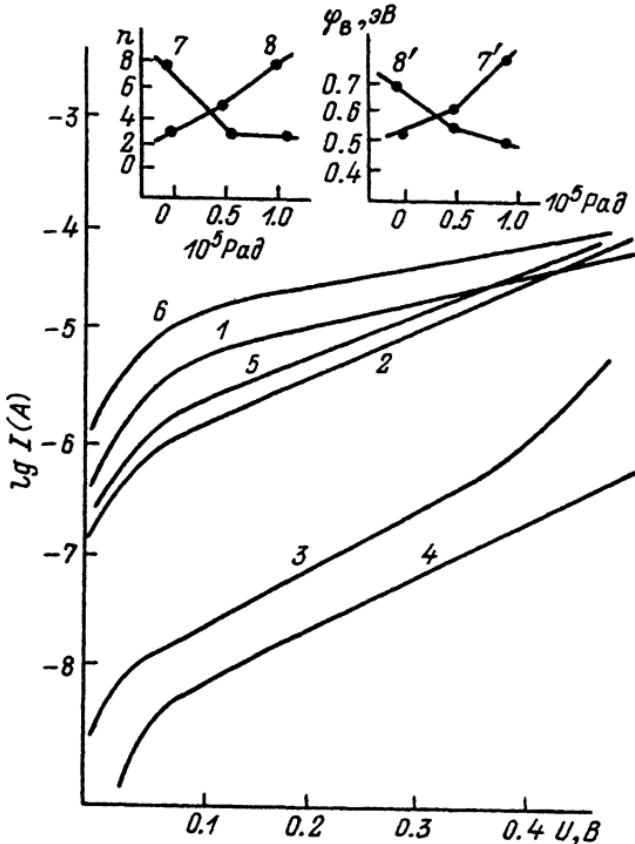


Рис. 1. ВАХ двух диодов Шоттки  $Au-GaAs$  с микрорельефной поверхностью (1–3) и (4–6) при различных дозах облучения: кривые 1, 4 –  $\Phi_H = 0$  рад; 2, 5 –  $\Phi_H = 5 \cdot 10^4$  рад; 3, 6 –  $\Phi_H = 1 \cdot 10^5$  рад. На вставках: дозовые зависимости коэффициента неидеальности (а) и высоты барьера (б), определяемые из ВАХ (1–3) – кривые 7 и 7', и из ВАХ (4–6) – кривые 8 и 8'.

Исследовалось изменение электрофизических параметров и рекомбинационных свойств границы раздела и приграничной области полупроводника с помощью измерений вольт-амперных (ВАХ), вольт-фарадовых (ВФХ) характеристик, спектральных и полевых зависимостей фототока диодов Шоттки.

Анализ результатов исследования показал, что характер радиационных процессов в диодах Шоттки  $Au-GaAs$  с микрорельефной и плоской границей раздела во многом подобен, т.е. определяется степенью отклонения от термодинамического равновесия. Так, в области малых доз облучения ( $5 \cdot 10^4 - 1 \cdot 10^5$  рад) параметры границы раздела, определяемые из прямых ВАХ, для микрорельефных структур улучшались (уменьшался параметр неидеальности  $n$ , возрастала высота барьера в контакте  $\varphi_B$ ) в случае исходно более несовершенных структур и ухудшались в структурах, близких к идеальным (рис. 1). Величина обратных токов в области генера-

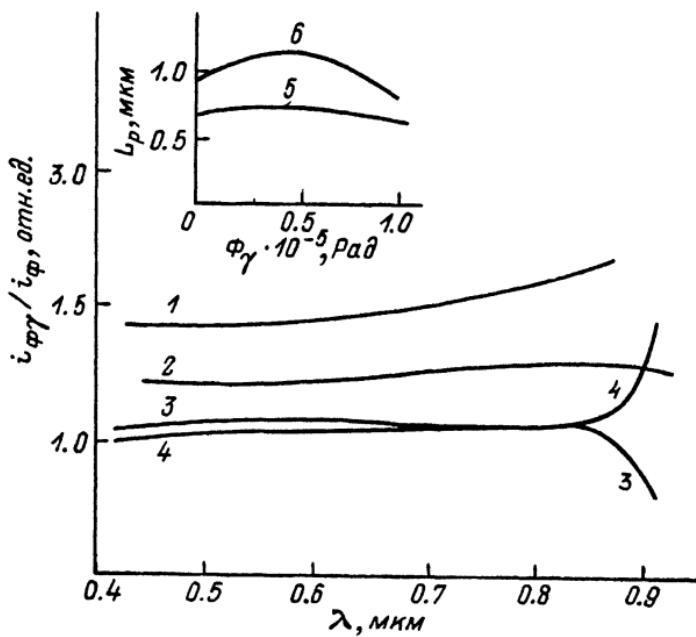


Рис. 2. Спектры относительного изменения фототока к.з. диодов Шоттки  $Au - GaAs$  с плоской (1, 2) и микрорельефной поверхностью (3, 4), подвергнутых облучению  $\gamma$ -квантами дозой  $\Phi = 5 \cdot 10^4$  рад, (1, 3) и  $1 \cdot 10^5$  рад (2, 4). На вставке — дозовая зависимость длины диффузии неосновных носителей в диодах с плоской (5) и микрорельефной (6) поверхностью.

ционно-рекомбинационного механизма токопрохождения уменьшалась, если не происходило существенного ухудшения параметров границы раздела  $n, \mu_B$ . Однако наряду с этим изменение рекомбинационных свойств приграничной области  $GaAs$  на плоской и микрорельефной структурах происходит не совсем одинаково. Длина диффузии неосновных носителей тока возрастает при дозах облучения  $5 \cdot 10^4$  рад как на плоских, так и на микрорельефных структурах, однако на последних она ухудшается уже при дозе  $1 \cdot 10^5$  рад до уровня, равного или даже ниже исходного, тогда как на плоских — еще практически не уменьшается (вставка к рис. 2). Эти же эффекты можно проследить и по относительному изменению спектральной фоточувствительности указанных структур (рис. 2), в частности в длинноволновой области спектра. В области сильного поглощения света, где фоточувствительность диодных структур зависит от рекомбинационных свойств границы раздела металл–полупроводник низкодозовое облучение вызывает увеличение фоточувствительности только в случае плоских структур и с ростом дозы облучения происходит ее уменьшение.

Эти эффекты можно объяснить, если учесть различную степень совершенства плоских и микрорельефных структур. Анализ спектров

фоточувствительности плоских и микрорельефных структур с учетом поглощения света в пленке *Au*, эффекта многократного отражения на рельефе, изменения площади за счет ее текстурирования, а также основных механизмов рекомбинационных потерь в приграничной области *GaAs* и на границе раздела показывает, что микрорельефные структуры отличаются несколько большим совершенством границы раздела, что проявляется в основном в уменьшении (при мерно на порядок величины скорости надбарьерного переноса основных носителей тока при сравнительно небольшом изменении скорости поверхности рекомбинации [2]. Об этом свидетельствуют и большие величины длин диффузии неосновных носителей  $L_p$  в диодах с микрорельефной поверхностью. Это, по-видимому, связано со способом получения микрорельефа. Текстурирование поверхности полупроводников методом химического анизотропного травления приводит не только к увеличению площади границы раздела, но и к удалению из приповерхностной области термодинамически неравновесных фаз, точечных и линейных дефектов. При относительно малых дозах радиации эти стоки являются свободными и способствуют аннигиляции дефектов приграничной области или образованию электрически неактивных комплексов. Поэтому радиационно-стимулированное упорядочение границы раздела меньше в случае микрорельефных структур, эффект геттерирования смешен в область меньших доз.

#### Список литературы

- [1] Борковская О.Ю., Горбач Т.Я., Дмитрук Н.Л. и др. // ФТП. Т. 23. В. 12. С. 2113-2121.
- [2] Борковская О.Ю., Дмитрук Н.Л., Мищук О.Н. // ФТП. 1991. Т. 25. В. 13. С. 3213-3215.
- [3] Борковская О.Ю., Горбач Т.Я., Дмитрук Н.Л. и др. // Электронная техника. Сер. 2. 1989. В. 5. С. 50-55.
- [4] Борковская О.Ю., Дмитрук Н.Л., Литовченко В.Г. и др. // ФТП. 1989. Т. 23. В. 2. С. 207-212.

Институт полупроводников  
АН УССР,  
Киев

Поступило в Редакцию  
10 сентября 1991 г.